ABX3T2

塔式 英特尔 XEON三代双路服务器

Tower Dual-Socket Intel® Xeon® 3rd-Gen Server



产品概述

ABX3T2塔式服务器搭载至强三代 Xeon处理器，强劲多核算力，可承载虚拟化、数据库及业务应用。板载16个内存插槽，支持大容量内存扩展；配备6个3.5英寸硬盘位，海量本地存储，灵活组建 RAID。标配1650W大功率电源，供电充沛稳定，负载冗余能力强。整机采用塔式结构，部署便捷，无需机房机柜，适配中小企业机房、办公室本地化部署，适合核心业务、数据存储、AI推理、仿真计算等场景。

2颗

CPU 第三代至强可扩展

TDP 300W

16个

DIMM DDR4 3200MHz

6个

盘机械硬盘

选配后置2.5*2

Raid

支持阵列

0/1/5/10/50

	详细参数
处理器	●支持 2 颗第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器， TDP 300W
芯片组	●英特尔® C621
内存	●16个DDR4DIMM 插槽 ●最高3200MHz，支持RDIMM、3DS RDIMM，最大支持1.5TB内存 ●单条容量16GB/32GB/ 64GB/128GB
阵列卡	●Raid 0/1/5/10/50 ●支持缓存1G/2G /4G
M.2	●2个M-key（PCIe3.0×4或SATA 6Gb/s），支持22110/2280 规格
储存	●6个3.5寸硬盘位，
I/O	●1个PowerSwitch/LED，1个HDDLED，2个LANLED，2个USB3.0 ●2 个 1G LAN RJ-45Port
管理	●BMC 管理芯片AST2500，支持远程管理控制，如IPMI 2.0、KVM OverIP、SOL、SNMP等 ●原厂管理软件可同时部署多台主机，或按计划时间进行特定部署；可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量收集日志 ●数据中心管理平台实现远程多功能高级管理
电源	●配置1650W白金模组电源
散热系统	●标配4个12寸机箱温控风扇
尺寸	●塔式机箱，长560mmx宽240mm×高580mm
环境参数	●工作温度：10°Cto35°C；非工作温度：−40°Cto 70°C ●非工作湿度：20%to90%（无冷凝）
系统支持	● Microsoft Windows Server Microsoft Hyper-V Server. Red Hat Enterprise Linux. SUSE Linux Enterprise Server. CentOS、Ubuntu、Fedora. Solaris、Oracle Linux. FreeBSD. VMware ESXi% Citrix XenServer ● 具体版本请向销售人员咨询

说明：规格为平台参数， 实际配置以订购型号及厂商最终确认 。